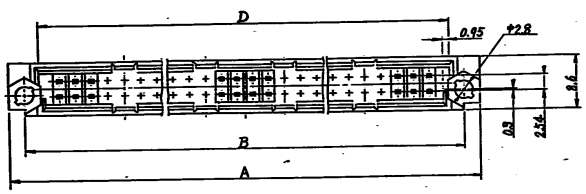
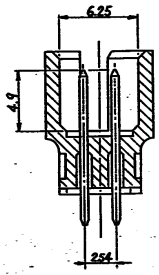
三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)





注記

1. 材料：コンタクト……黄銅
ハウジング……熱可塑性ポリエステル樹脂
(灰色)

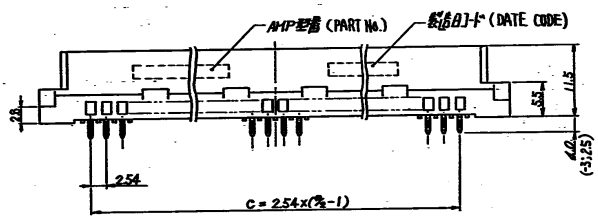
2. 表面仕上(コンタクト)

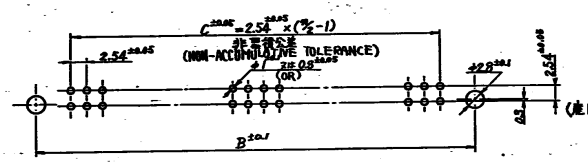
下地メッキ	ニッケル	
半田タイン部	半田メッキ	
コンタクト接触部	金メッキ (0.2μ) ~~ラッピング(0.8)~~	
その他	封孔処理	

NOTES

1. MATERIAL; CONTACT — BRASS
HOUSING — THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN. (GRAY)

2. FINISH; UNDER PLATE — NICKEL
TYNE AREA — TIN-LEAD
CONTACT AREA — GOLD (0.2μ MIN)
(POROSITY SEALED)





プリント基板取付寸法
(コネクタ搭載面)

PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING HOLE DIMENSIONS
(CONNECTOR MATING SURFACE)

	3	80	115.7	110.5	99.06	105.5	
	-2	64	90.8	90	78.74	85.3	6.13.20.27
174254-1	32	54.1	47.3	38.1	44.6	4.12	
品番	極数	寸法(mm)	A	B	C	D	コーディング位置 (CODING)

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

C 改定 (J-00048-93)	TY	5.10.93	
B 改定 (J-12880)	TY	5.10.93	
A 改定 (J-10394)	TY	2.6.93	
0 作成			

LTR 改定 REVISION RECORDS ; DR. CHK DATE

C IN BY AMP (Japan) LTD.

WIRE RANGE — TANG — INSULATION DIA. — NAME: DR-DIN コネクタ メール 半田付タイプ

MATERIAL: 真鍮 — FINISH: 真鍮 用

DR. 5.6.'89 — CK. — APP. — FINISH

SIZE C — LOC J — SYM. NO. C-174254

SCALE — REV. C — SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING 参考図面

PRINT DIST — UNIT: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor